

W66CQ2NQUAHJ TR

Număr parc	W66CQ2NQUAHJ TR	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Winbond Electronics Corporation	Starea stocului	9837 pcs stock
Descriere produs	IC DRAM 4GBIT LVSTL 11 200WFBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	W66BQ6NB, W66CQ2NQ.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

9837 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

2500 pcs

\$3.067

Obțineți o ofertă

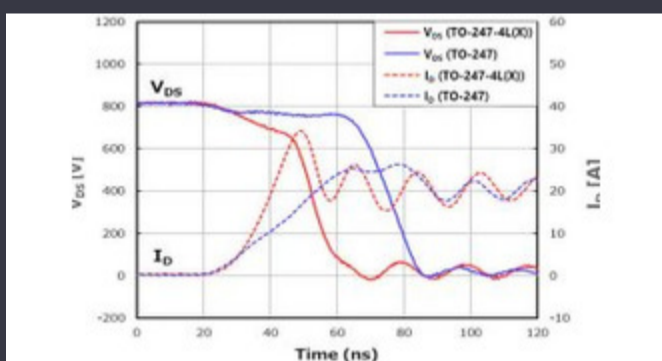
Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de W66CQ2NQUAHJ TR

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	18ns	Tensiune - Aprovizionare	1.06V ~ 1.17V, 1.7V ~ 1.95V
Tehnologie	SDRAM - Mobile LPDDR4X	Pachetul dispozitivului furnizor	200-WFBGA (10x14.5)
Serie	-	Pachet / Caz	200-WFBGA
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	-40°C ~ 105°C (TC)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Volatile
Dimensiunea memoriei	4Gbit	Organizarea memoriei	128M x 32
Interfața de memorie	LVSTL_11	Formatul memoriei	DRAM
Frecvența ceasului	2.133 GHz	Numărul produsului de bază	W66CQ2
Timpul de acces	3.5 ns		

Vești înrudite



Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Catapultă cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16